

I sottoscritt_ cognome: _____ nome: _____,
nato a _____ (_) il _/ _/ _____, iscritt_ al _____ anno del
 Corso triennale in Design/Design del Prodotto per l'Anno Accademico 2023/24
 Corso biennale in _____ per l'Anno Accademico 2023/24
matr n. _____, codice fiscale _____
e-mail (indirizzo non edu): _____, tel. _____

chiede di partecipare al programma di mobilità per traineeship (SMP) per l'Anno Accademico 2023/24, nell'ambito del Programma Erasmus+;

dichiara:

- di essere regolarmente iscritto al corrente Anno Accademico 2023/24 e di aver completato tutti i 60 crediti del dell'anno accademico precedente;
- di aver partecipato a Erasmus+ o mobilità internazionale
 SI
indicare anno accademico e tipologia di mobilità effettuata (studio/traineeship): _____
- NO

con il presente modulo di candidatura si inviano i seguenti file all'indirizzo international@isiaroma.it:

- n. ____ (max. 3) proposte di progetto formativo di tirocinio (vedi modulo proposta);
- copia digitale in pdf del portfolio personale dei progetti sviluppati nei corsi ISIA in inglese (massimo 5 Mb);
- copia digitale CV.

(luogo) _____ (data) ____ . ____ . _____ Firma _____

1. Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato e scansionato. Deve essere spedito tramite e-mail all'indirizzo **international@isiaroma.it** insieme agli allegati secondo modalità e tempi richiesti nel Bando prot. n. 1058 E1 del 18 marzo 2024, pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto;
2. tutto quanto necessario sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto www.isiaroma.it; eventuali comunicazioni personali verranno inviate solo ai diretti Interessati;
3. con la firma del presente modulo, si autorizza in automatico al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni vigenti e per quanto oggetto della presente procedura.